

Handbuch

HIMax[®]

X-DO 12 51

Relaismodul



Alle in diesem Handbuch genannten HIMA Produkte sind mit dem Warenzeichen geschützt. Dies gilt ebenfalls, soweit nicht anders vermerkt, für weitere genannte Hersteller und deren Produkte.

HIQuad®, HIQuad®X, HIMax®, HIMatrix®, SILworX®, XMR®, HICore® und FlexSILon® sind eingetragene Warenzeichen der HIMA Paul Hildebrandt GmbH.

Alle technischen Angaben und Hinweise in diesem Handbuch wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet und unter Einschaltung wirksamer Kontrollmaßnahmen zusammengestellt. Bei Fragen bitte direkt an HIMA wenden. Für Anregungen, z. B. welche Informationen noch in das Handbuch aufgenommen werden sollen, ist HIMA dankbar.

Technische Änderungen vorbehalten. Ferner behält sich HIMA vor, Aktualisierungen des schriftlichen Materials ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Alle aktuellen Handbücher können über die E-Mail-Adresse documentation@hima.com angefragt werden.

© Copyright 2019, HIMA Paul Hildebrandt GmbH Alle Rechte vorbehalten.

Kontakt

HIMA Paul Hildebrandt GmbH Postfach 1261 68777 Brühl

Tel.: +49 6202 709-0
Fax: +49 6202 709-107
E-Mail: info@hima.com

Revisions-	Änderungen	Art der Änderung	
index		technisch	redaktionell
4.00	Neue Ausgabe zu SILworX V4	Х	Х
11.00	Aktualisierte Ausgabe zu SILworX V11	X	Х

X-DO 12 51 Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Aufbau und Gebrauch des Handbuchs	5
1.2	Zielgruppe	5
1.3	Darstellungskonventionen	6
1.3.1 1.3.2	Sicherheitshinweise Gebrauchshinweise	6 7
2	Sicherheit	8
2.1	Bestimmungsgemäßer Einsatz	8
2.1.1 2.1.2	Umgebungsbedingungen ESD-Schutzmaßnahmen	8 8
2.2	Restrisiken	8
2.3	Sicherheitsvorkehrungen	8
3	Produktbeschreibung	9
3.1	Sicherheitsfunktion	9
3.1.1	Reaktion im Fehlerfall	9
3.2	Lieferumfang	9
3.3	Typenschild	10
3.4	Aufbau	11
3.4.1	Blockschaltbild	12
3.4.2 3.4.3	Anzeige Modul-Statusanzeige	13 15
3.4.4	Systembusanzeige	16
3.4.5	E/A-Anzeige	16
3.5	Produktdaten	17
3.6	Connector Boards	19
3.6.1	Mechanische Codierung Connector Boards X-CB 011 5x	19
3.6.2	Connector Board mit Schraubklemmen	21
3.6.3	Klemmenbelegung Connector Board mit Schraubklemmen Connector Board mit Kabelstecker	22 23
3.6.4 3.6.5	Steckerbelegung Connector Board mit Kabelstecker	23 24
3.7	Systemkabel X-CA 012	25
3.7.1	Codierung Kabelstecker	26
4	Inbetriebnahme	27
4.1	Montage	27
4.1.1	Beschaltung nicht benutzter Ausgänge	27
4.2	Einbau und Ausbau des Moduls	28
4.2.1 4.2.2	Montage eines Connector Boards Modul einbauen und ausbauen	28 30
4.3	Konfiguration des Moduls in SILworX	32
4.3.1	Register Modul	33
4.3.2	Register E/A-Submodul DO12_51	34
4.3.3 4.3.4	Register E/A-Submodul DO12_51: Kanäle	35 35
4.3.4 4.3.5	Beschreibung Submodul-Status [DWORD] Beschreibung Diagnose-Status [DWORD]	35 36

HI 801 184 D Rev. 11.00 Seite 3 von 52

Inhaltsverzeichnis X-DO 12 51

4.4	Anschlussvarianten	37	
4.4.1	Verschaltung von Aktoren mit Ohmscher Last		
4.4.2	Verschaltung von Aktoren mit Induktiver Last		
4.4.3	Verschaltung eines Aktoren über Field Termination Assembly		
4.4.4 4.4.5	Verschaltung von Aktoren über Field Termination Assembly Redundante Verschaltung von Aktoren über Field Termination Assembly	40 41	
5	Betrieb	42	
5.1	Bedienung	42	
5.2	Diagnose	42	
6	Instandhaltung	43	
6.1	Instandhaltungsmaßnahmen	43	
7	Außerbetriebnahme	44	
8	Transport	45	
9	Entsorgung	46	
	Anhang	47	
	Glossar	47	
	Abbildungsverzeichnis	48	
	Tabellenverzeichnis	49	
	Index	50	

Seite 4 von 52 HI 801 184 D Rev. 11.00

X-DO 12 51 1 Einleitung

1 Einleitung

Das vorliegende Handbuch beschreibt die technischen Eigenschaften des Moduls und seine Verwendung. Das Handbuch enthält Informationen über die Installation, die Inbetriebnahme und die Konfiguration in SILworX.

1.1 Aufbau und Gebrauch des Handbuchs

Der Inhalt dieses Handbuchs ist Teil der Hardware-Beschreibung des programmierbaren elektronischen Systems HIMax.

Das Handbuch ist in folgende Hauptkapitel gegliedert:

- Einleitung
- Sicherheit
- Produktbeschreibung
- Inbetriebnahme
- Betrieb
- Instandhaltung
- Außerbetriebnahme
- Transport
- Entsorgung

Zusätzlich sind die folgenden Dokumente zu beachten:

Dokument	Inhalt	Dokumenten-Nr.
HIMax Systemhandbuch	Hardware-Beschreibung HIMax System	HI 801 000 D
HIMax Sicherheitshandbuch	Sicherheitsfunktionen des HIMax Systems	HI 801 002 D
HIMax Wartungshandbuch	Beschreibung wichtiger Tätigkeiten zum Betrieb und Wartung	HI 801 170 D
Kommunikationshandbuch	Beschreibung der safe ethernet Kommunikation und der verfügbaren Protokolle	HI 801 100 D
Automation Security Handbuch	Beschreibung von Automation Security Aspekten bei HIMA Systemen	HI 801 372 D
SILworX Erste Schritte Handbuch	Einführung in SILworX	HI 801 102 D
SILworX Online-Hilfe (OLH)	SILworX Bedienung	

Tabelle 1: Zusätzlich geltende Handbücher

Die aktuellen Handbücher können über die E-Mail-Adresse <u>documentation@hima.com</u> angefragt werden. Für registrierte Kunden stehen die Produktdokumentationen im HIMA Extranet als Download zur Verfügung.

1.2 Zielgruppe

Dieses Dokument wendet sich an Planer, Projekteure, Programmierer und Personen, die zur Inbetriebnahme, zur Wartung und zum Betreiben von Automatisierungsanlagen berechtigt sind. Vorausgesetzt werden spezielle Kenntnisse auf dem Gebiet der sicherheitsbezogenen Automatisierungssysteme.

HI 801 184 D Rev. 11.00 Seite 5 von 52

1 Einleitung X-DO 12 51

1.3 Darstellungskonventionen

Zur besseren Lesbarkeit und zur Verdeutlichung gelten in diesem Dokument folgende Schreibweisen:

Fett Hervorhebung wichtiger Textteile.

Bezeichnungen von Schaltflächen, Menüpunkten und Registern im

Programmierwerkzeug, die angeklickt werden können.

Kursiv Parameter und Systemvariablen, Referenzen.

Courier Wörtliche Benutzereingaben.

RUN Bezeichnungen von Betriebszuständen (Großbuchstaben). Kap. 1.2.3 Querverweise sind Hyperlinks, auch wenn sie nicht besonders

gekennzeichnet sind.

Im elektronischen Dokument (PDF): Wird der Mauszeiger auf einen Hyperlink positioniert, verändert er seine Gestalt. Bei einem Klick springt

das Dokument zur betreffenden Stelle.

Sicherheits- und Gebrauchshinweise sind besonders gekennzeichnet.

1.3.1 Sicherheitshinweise

Um ein möglichst geringes Risiko zu gewährleisten, sind die Sicherheitshinweise unbedingt zu befolgen.

Die Sicherheitshinweise im Dokument sind wie folgt dargestellt.

- Signalwort: Warnung, Vorsicht, Hinweis.
- Art und Quelle des Risikos.
- Folgen bei Nichtbeachtung.
- Vermeidung des Risikos.

Die Bedeutung der Signalworte ist:

- Warnung: Bei Missachtung droht schwere K\u00f6rperverletzung bis Tod.
- Vorsicht: Bei Missachtung droht leichte K\u00f6rperverletzung.
- Hinweis: Bei Missachtung droht Sachschaden.

SIGNALWORT



Art und Quelle des Risikos! Folgen bei Nichtbeachtung. Vermeidung des Risikos.

HINWEIS



Art und Quelle des Schadens! Vermeidung des Schadens.

Seite 6 von 52 HI 801 184 D Rev. 11.00

X-DO 12 51 1 Einleitung

1.3.2 Gebrauchshinweise Zusatzinformationen sind nach folgendem Beispiel aufgebaut: An dieser Stelle steht der Text der Zusatzinformation. Nützliche Tipps und Tricks erscheinen in der Form: TIPP An dieser Stelle steht der Text des Tipps.

HI 801 184 D Rev. 11.00 Seite 7 von 52

2 Sicherheit X-DO 12 51

2 Sicherheit

Sicherheitsinformationen, Hinweise und Anweisungen in diesem Dokument unbedingt lesen. Das Produkt nur unter Beachtung aller Richtlinien und Sicherheitsrichtlinien einsetzen.

Vom Produkt selbst geht kein Risiko aus. Einsatz im Ex-Bereich nur mit zusätzlichen Maßnahmen erlaubt.

2.1 Bestimmungsgemäßer Einsatz

HIMax Komponenten sind zum Aufbau von sicherheitsbezogenen Steuerungssystemen vorgesehen.

Für den Einsatz der Komponenten im HIMax System sind die nachfolgenden Bedingungen einzuhalten.

2.1.1 Umgebungsbedingungen

Die in diesem Handbuch genannten Umgebungsbedingungen sind beim Betrieb des HIMax Systems einzuhalten. Die Umgebungsbedingungen sind in den Produktdaten aufgelistet.

2.1.2 ESD-Schutzmaßnahmen

Nur Personal, das Kenntnisse über ESD-Schutzmaßnahmen besitzt, darf Änderungen oder Erweiterungen des Systems oder den Austausch von Komponenten durchführen.

HINWEIS



Schäden am HIMax System durch elektrostatische Entladung!

- Für die Arbeiten einen antistatisch gesicherten Arbeitsplatz benutzen und ein Erdungsband tragen.
- Bei Nichtbenutzung Komponente elektrostatisch geschützt aufbewahren, z. B. in der Verpackung.

2.2 Restrisiken

Von einem HIMA System selbst geht kein Risiko aus.

Restrisiken können ausgehen von:

- Fehlern in der Projektierung.
- Fehlern im Anwenderprogramm.
- Fehlern in der Verdrahtung.

2.3 Sicherheitsvorkehrungen

Am Einsatzort geltende Sicherheitsbestimmungen beachten und vorgeschriebene Schutzausrüstung tragen.

Seite 8 von 52 HI 801 184 D Rev. 11.00

3 Produktbeschreibung

Das Modul X-DO 12 51 ist ein NonSIL-Relaismodul und für den Einsatz im programmierbaren elektronischen System (PES) HIMax bestimmt.

Das Modul ist mit 12 potenzialfreien Relaisausgängen ausgestattet. Die Relaisausgänge eignen sich zum Anschluss von ohmschen und induktiven Lasten.

Das Modul ist auf allen Steckplätzen im Basisträger einsetzbar, ausgenommen auf den Steckplätzen für die Systembusmodule. Näheres im Systemhandbuch HI 801 000 D.

Das Modul kann zusammen mit sicherheitsbezogenen Modulen und anderen NonSIL-Modulen in einem Basisträger betrieben werden. Eine redundante Verschaltung von sicherheitsbezogenen und NonSIL-Modulen ist nicht erlaubt.

Das Modul ist rückwirkungsfrei. Dies beinhaltet speziell EMV, elektrische Sicherheit, Kommunikation zu X-SB und X-CPU, und das Anwenderprogramm.

Modul und Connector Board sind mechanisch codiert, siehe Kapitel 3.6.1. Die Codierung schließt den Einbau eines nicht passenden Moduls aus.

Die Normen, nach denen die Module und das HIMax System geprüft und zertifiziert sind, können dem HIMax Sicherheitshandbuch HI 801 002 D entnommen werden.

Die Zertifikate und die EU-Baumusterprüfbescheinigung befinden sich auf der HIMA Webseite.

3.1 Sicherheitsfunktion

Das Modul führt keine sicherheitsbezogenen Funktionen aus.

Parameter und Status des Moduls dürfen nicht für Sicherheitsfunktionen verwendet werden.

3.1.1 Reaktion im Fehlerfall

Bei einem Modulfehler werden alle Ausgänge abgeschaltet.

Bei Ausfall der Systembusse werden die Ausgänge energielos geschaltet.

Das Modul aktiviert die LED Error auf der Frontplatte.

3.2 Lieferumfang

Das Modul benötigt zum Betrieb ein passendes Connector Board. Bei Verwendung eines Field Termination Assembly (FTA) wird ein Systemkabel benötigt, um das Connector Board mit dem FTA zu verbinden. Die Connector Boards, Systemkabel und FTAs gehören nicht zum Lieferumfang des Moduls.

Die Beschreibung der Connector Boards erfolgt in Kapitel 3.7, die der Systemkabel in Kapitel 3.8. Die FTAs sind in eigenen Handbüchern beschrieben.

HI 801 184 D Rev. 11.00 Seite 9 von 52

3.3 Typenschild

Das Typenschild enthält folgende wichtige Angaben:

- Produktname
- Prüfzeichen
- Barcode (2D-Code oder Strichcode)
- Teilenummer (Part-No.)
- Hardware-Revisionsindex (HW-Rev.)
- Betriebssystem-Revisionsindex (OS-Rev.)
- Versorgungsspannung (Power)
- Ex-Angaben (wenn zutreffend)
- Produktionsjahr (Prod-Year:)



Bild 1: Typenschild exemplarisch

Seite 10 von 52 HI 801 184 D Rev. 11.00

3.4 Aufbau

Das Modul ist mit 12 Relaisausgängen ausgestattet, die durch je ein Relais geschaltet werden.

Alle 12 Relaisausgänge sind sicher elektrisch voneinander getrennt. Jeder Relaisausgang ist durch den eigenen Kontaktkreis von der Spannungsversorgung des Moduls sicher getrennt. Die Luft- und Kriechstrecken sind gemäß IEC 61131-2 für die Überspannungskategorie II bis 300 V für sichere Trennung ausgelegt.

MARNUNG



Elektrischer Schlag, Beschädigung des Moduls! Modul ist für Drehstromanbindung nicht ausgelegt.

Es darf nur eine Phase an X-DO 12 51 angelegt werden. Drehstromanbindung ist nicht erlaubt!

Das Prozessorsystem des E/A-Moduls steuert und überwacht die E/A-Ebene. Die Daten und Zustände des E/A-Moduls werden über den redundanten Systembus den Prozessormodulen übermittelt. Der Systembus ist aus Gründen der Verfügbarkeit redundant ausgeführt. Die Redundanz ist nur gewährleistet, wenn beide Systembusmodule in den Basisträger gesteckt und in SILworX konfiguriert wurden.

LEDs zeigen den Status der Relaisausgänge auf der Anzeige an, siehe Kapitel 3.4.2.

HI 801 184 D Rev. 11.00 Seite 11 von 52

3.4.1 Blockschaltbild

Nachfolgendes Blockschaltbild zeigt die Struktur des Moduls:

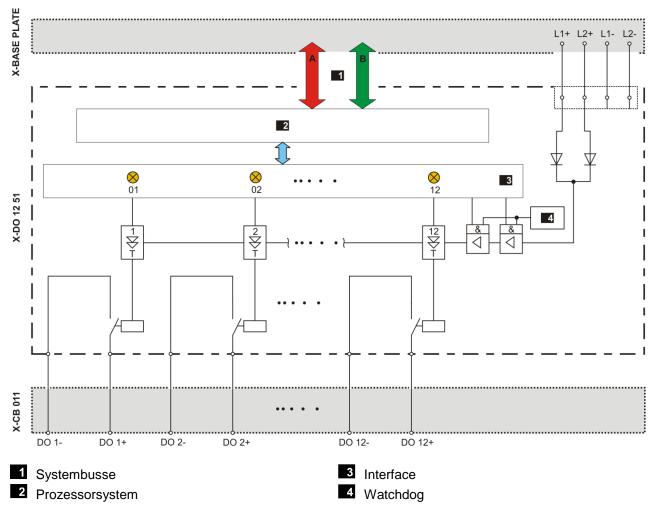


Bild 2: Blockschaltbild

Seite 12 von 52 HI 801 184 D Rev. 11.00

3.4.2 Anzeige

Nachfolgende Abbildung zeigt die Frontansicht des Moduls mit den LEDs:

Bild 3: Anzeige

HI 801 184 D Rev. 11.00 Seite 13 von 52

Die LEDs zeigen den Betriebszustand des Moduls an. Dabei sind alle LEDs im Zusammenhang zu betrachten. Die LEDs des Moduls sind in folgende Kategorien unterteilt:

- Modul-Statusanzeige (Run, Error, Stop, Init)
- Systembusanzeige (A, B)
- E/A-Anzeige (DO 1 ... 12, Field)

Nach dem Zuschalten der Versorgungsspannung erfolgt immer ein LED-Test, bei dem alle LEDs für mindestens 2 s leuchten. Bei zweifarbigen LEDs erfolgt während des Tests einmalig ein Farbwechsel.

Definition der Blinkfrequenzen

In der folgenden Tabelle sind die Blinkfrequenzen definiert:

Definition	Blinkfrequenz
Blinken1	Lang (600 ms) an, lang (600 ms) aus.
Blinken2	Kurz (200 ms) an, kurz (200 ms) aus, kurz (200 ms) an, lang (600 ms) aus.
Blinken-x	Ethernet-Kommunikation: Aufblitzen im Takt der Datenübertragung.

Tabelle 2: Blinkfrequenzen der LEDs

Einige LEDs signalisieren Warnungen (Ein) und Fehler (Blinken1), siehe nachfolgende Tabellen. Die Anzeige von Fehlern hat Priorität gegenüber der Anzeige von Warnungen. Bei der Anzeige von Fehlern können Warnungen nicht angezeigt werden.

Seite 14 von 52 HI 801 184 D Rev. 11.00

3.4.3 Modul-Statusanzeige

Diese LEDs sind oben auf der Frontplatte angeordnet.

LED	Farbe	Status	Bedeutung
Run	Grün	Ein	Modul im Zustand RUN, Normalbetrieb.
		Blinken1	Modul im Zustand STOPP / BS WIRD GELADEN
		Aus	Modul nicht im Zustand RUN, weitere Status LEDs beachten.
Error	Rot	Ein	 Systemwarnung, z. B.: Fehlende Lizenz für Zusatzfunktionen (Kommunikationsprotokolle), Testbetrieb. Temperaturwarnung
		Blinken1	 Systemfehler, z. B.: Durch Selbsttest festgestellter interner Modulfehler, z. B. Hardware-Fehler oder Fehler der Spannungsversorgung. Fehler beim Laden des Betriebssystems
		Aus	Kein Fehler festgestellt
Stop	Gelb	Ein	Modul im Zustand STOPP / GÜLTIGE KONFIGURATION
		Blinken1	Modul in einem der folgenden Zustände: STOPP / FEHLERHAFTE KONFIGURATION STOPP / BS WIRD GELADEN
		Aus	Modul nicht im Zustand STOPP, weitere Status LEDs beachten.
Init	Gelb	Ein	Modul im Zustand INIT
		Blinken1	Modul in einem der folgenden Zustände: LOCKED STOPP / BS WIRD GELADEN
		Aus	Modul in keinem der beschriebenen Zustände, weitere Status LEDs beachten.

Tabelle 3: Modul-Statusanzeige

HI 801 184 D Rev. 11.00 Seite 15 von 52

3.4.4 Systembusanzeige

Die LEDs für die Systembusanzeige sind mit Sys Bus gekennzeichnet.

LED	Farbe	Status	Bedeutung
А	Grün	Ein	Physikalische und logische Verbindung zum Systembusmodul in Steckplatz 1.
		Blinken1	Keine Verbindung zum Systembusmodul in Steckplatz 1.
	Gelb	Blinken1	Physikalische Verbindung zum Systembusmodul in Steckplatz 1 hergestellt.
			Keine Verbindung zu einem (redundanten) Prozessormodul im Systembetrieb.
В	Grün	Ein	Physikalische und logische Verbindung zum Systembusmodul in Steckplatz 2.
		Blinken1	Keine Verbindung zum Systembusmodul in Steckplatz 2.
	Gelb	Blinken1	Physikalische Verbindung zum Systembusmodul in Steckplatz 2 hergestellt.
			Keine Verbindung zu einem (redundanten) Prozessormodul im Systembetrieb.
A+B	Aus	Aus	Keine physikalische und keine logische Verbindung zu den Systembusmodulen in Steckplatz 1 und 2.

Tabelle 4: Systembusanzeige

3.4.5 E/A-Anzeige

Die LEDs der E/A-Anzeige sind mit *Channel* überschrieben.

LED	Farbe	Status	Bedeutung
DO 1 12	<mark>Gelb</mark>	Ein	Zugehöriger Kanal ist aktiv (energized)
		Blinken2	Kanalfehler
		Aus	Zugehörige Kanal ist inaktiv (de-energized)
Field	Rot	Blinken2	Ohne Funktion!
		Aus	

Tabelle 5: E/A-Anzeige

Seite 16 von 52 HI 801 184 D Rev. 11.00

3.5 Produktdaten

Allgemein	
Versorgungsspannung	24 VDC, -15 +20 %, w _s ≤ 5 %,
	SELV, PELV
Stromaufnahme Modul, alle Relais nicht angezogen (de-energized)	0,2 A (24 VDC)
Stromaufnahme Modul, alle Relais angezogen (energized)	0,26 A (24 VDC)
Galvanische Trennung der Kanäle	Ja
Zykluszeit des Moduls	2 ms
Schutzklasse	Schutzklasse II nach IEC/EN 61131-2
Umgebungstemperatur	0 +60 °C
Transport- und Lagertemperatur	-40 +70 °C
Feuchtigkeit	Max. 95 % relative Feuchte, nicht kondensierend
Verschmutzung	Verschmutzungsgrad II nach IEC/EN 60664-1
Aufstellhöhe	< 2000 m
Schutzart	IP20
Abmessungen (H x B x T)	310 x 29,2 x 230 mm
Gewicht	ca. 0,75 kg

Tabelle 6: Produktdaten

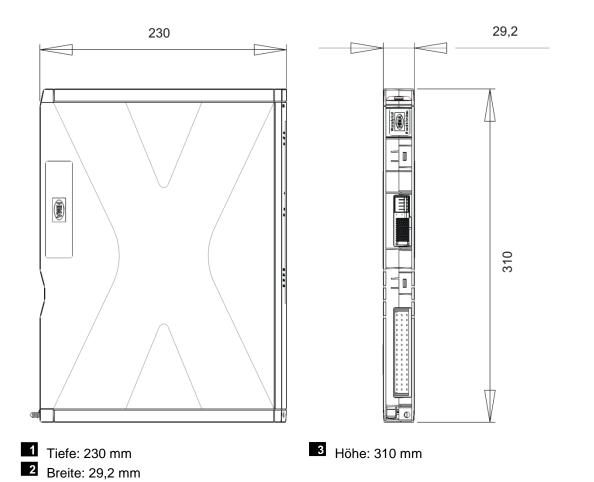


Bild 4: Ansichten

HI 801 184 D Rev. 11.00 Seite 17 von 52

Relaisausgänge	
Anzahl der Ausgänge (Kanäle)	12, potenzialfrei
Schaltstrom gesamt (alle Kanäle)	Max. 30 A
Schaltspannung	5 250 V
Schaltstrom pro Kanal	Max. 4 A
Schaltfrequenz	Max. 20 Hz
Kontaktwerkstoff	AgNi 0,15 hartvergoldet
Lebensdauer	
mechanisch	≥ 30 x 10 ⁶ Schaltspiele
elektrisch	≥ 5 x 10 ⁵ bei 2 A Schaltstrom
	≥ 3 x 10 ⁵ bei 4 A Schaltstrom

Tabelle 7: Daten der Relaisausgänge

Eine Absicherung des Kontaktkreises ist dringend empfohlen. Nachfolgende Tabelle enthält die maximal zulässige Schaltleistung der Relaisausgänge in Abhängigkeit der Schaltspannung.

Schaltleistung DC	≤ 30 VDC	max. 120 W
(induktionsfrei)	≤ 70 VDC	max. 56 W
	≤ 100 VDC	max. 50 W
	≤ 250 VDC	max. 60 W
Schaltleistung DC	≤ 30 VDC	max. 15 VA
(induktive Belastung	≤ 70 VDC	max. 14 VA
tau = L/R = 20 ms)	≤ 100 VDC	max. 14 VA
Schaltleistung AC	≤ 250 VAC	max. 100 VA
(induktionsfrei)		

Tabelle 8: Ströme und Sicherungen

Die Tabelle enthält Sicherungswerte für die Brennerapplikationen und zulässige Maximalwerte bei Standardapplikationen.

Eine Absicherung des Kontaktkreises ist bei Brennerapplikationen vorgeschrieben und wird bei Standardapplikationen dringend empfohlen.

Seite 18 von 52 HI 801 184 D Rev. 11.00

3.6 Connector Boards

Ein Connector Board verbindet das Modul mit der Feldebene. Modul und Connector Board bilden zusammen eine funktionale Einheit. Vor dem Einbau des Moduls, Connector Board auf dem vorgesehenen Steckplatz montieren.

Folgende Connector Boards sind für das Modul verfügbar:

Connector Board	Beschreibung
X-CB 011 51	Mono Connector Board mit Schraubklemmen
X-CB 011 53	Mono Connector Board mit Kabelstecker

Tabelle 9: Verfügbare Connector Boards

Zubehör	Beschreibung
X-CB COVER 01	Abdeckhaube

Tabelle 10: Zubehör Connector Boards

A GEFAHR



Gefahr durch elektrischen Schlag!

Für Connector Boards mit Schraubklemmen: Bei Spannungen größer SELV Abdeckhauben X-CB COVER 01 oder Anschlussraumabdeckung X-FRONT COVER verwenden.

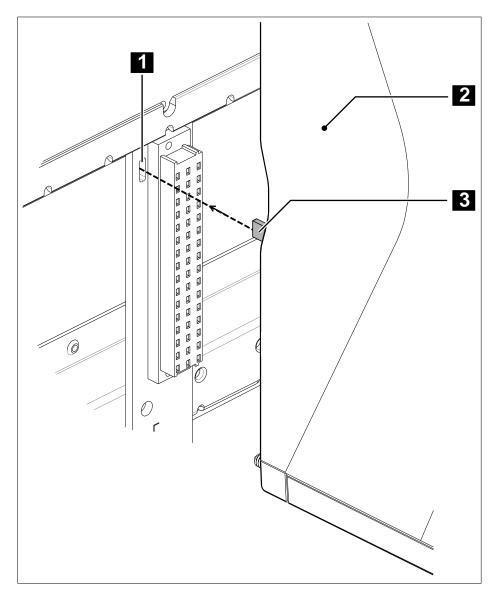
Sicherheitsvorschriften beachten!

3.6.1 Mechanische Codierung Connector Boards X-CB 011 5x

Modul und Connector Boards sind mechanisch codiert, um die Bestückung mit unpassenden E/A-Modulen zu verhindern. Das Modul ist mit einem Codierstift ausgestattet, der in die Codieraussparung der Connector Boards X-CB 011 5x passt, siehe Bild 5.

Codierte E/A-Module können nur auf die zugehörigen Connector Boards aufgesteckt werden. Durch die Codierung werden fehlerhafte Bestückungen ausgeschlossen und damit Rückwirkungen auf redundante Module und das Feld verhindert. Zusätzlich dazu hat eine fehlerhafte Bestückung keinen Einfluss auf das HIMax System, da nur in SILworX korrekt konfigurierte Module in RUN gehen.

HI 801 184 D Rev. 11.00 Seite 19 von 52



Connector Board mit Codieraussparung

3 Codierstift

Relaismodul X-DO 12 51

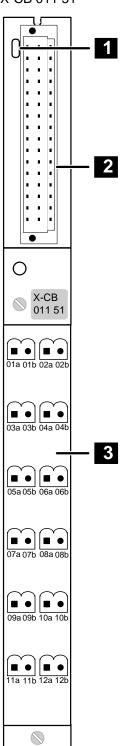
Bild 5: Codierung X-DO 12 51 und X-CB 011

Seite 20 von 52 HI 801 184 D Rev. 11.00

3.6.2 Connector Board mit Schraubklemmen

Mono

X-CB 011 51



1 Codieraussparung

Anschluss Feldseite (Schraubklemmen)

2 E/A-Modulstecker

Bild 6: Connector Board mit Schraubklemmen

HI 801 184 D Rev. 11.00 Seite 21 von 52

3.6.3 Klemmenbelegung Connector Board mit Schraubklemmen

Pin-Nr.	Bezeichnung	Signal	Pin-Nr.	Bezeichnung	Signal
1	01a	DO1-	1	02a	DO2-
2	01b	DO1+	2	02b	DO2+
Pin-Nr.	Bezeichnung	Signal	Pin-Nr.	Bezeichnung	Signal
1	03a	DO3-	1	04a	DO4-
2	03b	DO3+	2	04b	DO4+
Pin-Nr.	Bezeichnung	Signal	Pin-Nr.	Bezeichnung	Signal
1	05a	DO5-	1	06a	DO6-
2	05b	DO5+	2	06b	DO6+
Pin-Nr.	Bezeichnung	Signal	Pin-Nr.	Bezeichnung	Signal
1	07a	DO7-	1	08a	DO8-
2	07b	DO7+	2	08b	DO8+
Pin-Nr.	Bezeichnung	Signal	Pin-Nr.	Bezeichnung	Signal
1	09a	DO9-	1	10a	DO10-
2	09b	DO9+	2	10b	DO10+
Pin-Nr.	Bezeichnung	Signal	Pin-Nr.	Bezeichnung	Signal
1	11a	DO11-	1	12a	DO12-

Tabelle 11: Klemmenbelegung Connector Board mit Schraubklemmen

Der Anschluss der Feldseite erfolgt mit Klemmensteckern, die auf die Stiftleisten des Connector Boards aufgesteckt werden.

Die Klemmenstecker besitzen folgende Eigenschaften:

Anschluss Feldseite		
Klemmenstecker	12 Stück, 2-polig	
Leiterquerschnitt	0,2 2,5 mm ² (eindrähtig)	
	0,2 1,5 mm ² (feindrähtig)	
	0,2 1,5 mm ² (mit Aderendhülse)	
Abisolierlänge	13 mm	
Schraubendreher	Schlitz 0,6 x 3,5 mm	
Anzugsdrehmoment	0,4 0,5 Nm	

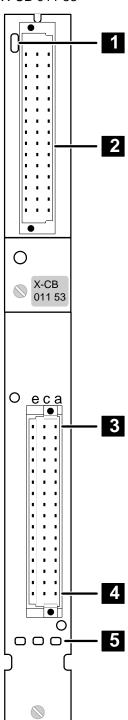
Tabelle 12: Eigenschaften der Klemmenstecker

Seite 22 von 52 HI 801 184 D Rev. 11.00

3.6.4 Connector Board mit Kabelstecker

Mono

X-CB 011 53



- 1 Codieraussparung
- 2 E/A-Modulstecker
- Anschluss Feldseite (Kabelstecker Reihe 2)
- Anschluss Feldseite (Kabelstecker Reihe 32)
- 5 Codierung für Kabelstecker

Bild 7: Connector Board mit Kabelstecker

HI 801 184 D Rev. 11.00 Seite 23 von 52

3.6.5 Steckerbelegung Connector Board mit Kabelstecker

Zu diesem Connector Board stellt HIMA vorgefertigte Systemkabel bereit, siehe Kapitel 3.7. Die Kabelstecker und das Connector Board sind codiert.

Steckerbelegung!

Die folgende Tabelle beschreibt die Steckerbelegung der Kabelstecker des Systemkabels.

Steckerbelegung							
Reihe	е			С	а	а	
Keirie	Signal	Nummer	Signal	Nummer	Signal	Farbe	
2	DO1+	1	DO1-	2		YE	
4	DO2+	3	DO2-	4	Interne Verwend-	GN	
6	DO3+	5	DO3-	6	ung 1)	BN	
8	DO4+	7	DO4-	8	- ung	WH	
10	nicht belegt		nicht belegt				
12	DO5+	9	DO5-	10			
14	DO6+	11	DO6-	12			
16	nicht		nicht				
	belegt		belegt				
18	DO7+	13	DO7-	14			
20	DO8+	15	DO8-	16			
22	nicht		nicht				
	belegt		belegt				
24	DO9+	17	DO9-	18			
26	DO10+	19	DO10-	20			
28	nicht		nicht				
	belegt		belegt				
30	DO11+	21	DO11-	22			
32	DO12+	23	DO12-	24			
1) Die	Die Adern müssen einzeln isoliert werden! Eine weitere Verwendung ist verboten!						

Tabelle 13: Steckerbelegung der Kabelstecker des Systemkabels

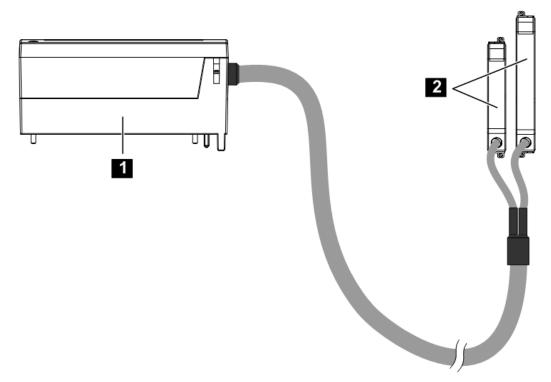
Seite 24 von 52 HI 801 184 D Rev. 11.00

3.7 Systemkabel X-CA 012

Das Systemkabel X-CA 012 verbindet das Connector Board X-CB 011 53 mit dem Field Termination Assembly X-FTA 005 02L.

Allgemein	
Kabel	LIYY 24 x 1,5 mm ² +
	2 x 2 x 0,14 mm ²
Leiter	Feindrähtig
Mittlerer Außendurchmesser (d)	Max. 20 mm für alle Systemkabeltypen
Mindestbiegeradius	
fest verlegt	5 x d
frei beweglich	10 x d
Brennverhalten	flammwidrig und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2, -2-2
Länge	8 30 m
Nummerncodierung	1 24
Farbcodierung	Farbcodierung in Anlehnung an DIN 47100, siehe Tabelle 13.

Tabelle 14: Kabeldaten



1 Kabelstecker an Connector Board

2 Kabelstecker an FTA

Bild 8: X-CA 12 01 n

Das Systemkabel ist in folgenden Standardlängen lieferbar:

Systemkabel	Beschreibung	Länge	Gewicht
X-CA 012 01 8	Kabelstecker	8 m	3,7 kg
X-CA 012 01 15	beidseitig.	15 m	10,4 kg
X-CA 012 01 30		30 m	20,6 kg

Tabelle 15: Verfügbare Systemkabel

HI 801 184 D Rev. 11.00 Seite 25 von 52

3.7.1 Codierung Kabelstecker

Der Kabelstecker für den Anschluss am Connector Board ist mit drei Codierstiften ausgerüstet. Damit passt dieser Kabelstecker nur in die Connector Boards mit den entsprechenden Codierungen, siehe Bild 7.

Seite 26 von 52 HI 801 184 D Rev. 11.00

X-DO 12 51 4 Inbetriebnahme

4 Inbetriebnahme

Dieses Kapitel beschreibt die Installation und die Konfiguration des Moduls sowie dessen Anschlussvarianten. Für weitere Informationen siehe HIMax Systemhandbuch HI 801 000 D.

4.1 Montage

Bei der Montage folgende Punkte beachten:

- Betrieb nur mit zugehörigen Lüfterkomponenten, siehe Systemhandbuch HI 801 000 D.
- Betrieb nur mit zugehörigem Connector Board, siehe Kapitel 3.6.
- Das Modul einschließlich seiner Anschlussteile so errichten, dass die Anforderungen der EN 60529:1991 + A1:2000 mit der Schutzart IP20 oder besser erfüllt werden.

4.1.1 Beschaltung nicht benutzter Ausgänge

Nicht benutzte Ausgänge dürfen offen bleiben und müssen nicht abgeschlossen werden. Zur Vermeidung von Kurzschlüssen und Funken im Feld ist es nicht zulässig, Leitungen mit auf der Feldseite offenen Enden an den Connector Boards anzuschließen.

HI 801 184 D Rev. 11.00 Seite 27 von 52

4 Inbetriebnahme X-DO 12 51

4.2 Einbau und Ausbau des Moduls

Dieses Kapitel beschreibt den Austausch eines vorhandenen oder das Einsetzen eines neuen Moduls.

Beim Ausbau des Moduls verbleibt das Connector Board im HIMax Basisträger. Dies vermeidet zusätzlichen Verdrahtungsaufwand an den Anschlussklemmen, da alle Feldanschlüsse über das Connector Board des Moduls angeschlossen werden.

4.2.1 Montage eines Connector Boards

Werkzeuge und Hilfsmittel:

- Schraubendreher Kreuz PH 1 oder Schlitz 0,8 x 4,0 mm.
- Passendes Connector Board.

Connector Board einbauen:

- 1. Connector Board mit der Nut nach oben in die Führungsschiene einsetzen (siehe hierzu nachfolgende Zeichnung). Die Nut am Stift der Führungsschiene einpassen.
- 2. Connector Board auf der Kabelschirmschiene auflegen.
- 3. Mit den unverlierbaren Schrauben am Basisträger festschrauben. Zuerst die unteren, dann die oberen Schrauben eindrehen.

Connector Board ausbauen:

- 1. Unverlierbare Schrauben vom Basisträger losschrauben.
- 2. Connector Board unten von der Kabelschirmschiene vorsichtig anheben.
- 3. Connector Board aus der Führungsschiene herausziehen.

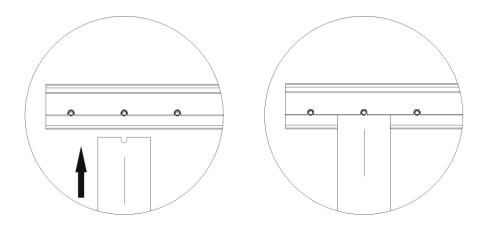


Bild 9: Einsetzen des Mono Connector Boards, exemplarisch

Seite 28 von 52 HI 801 184 D Rev. 11.00

X-DO 12 51 4 Inbetriebnahme

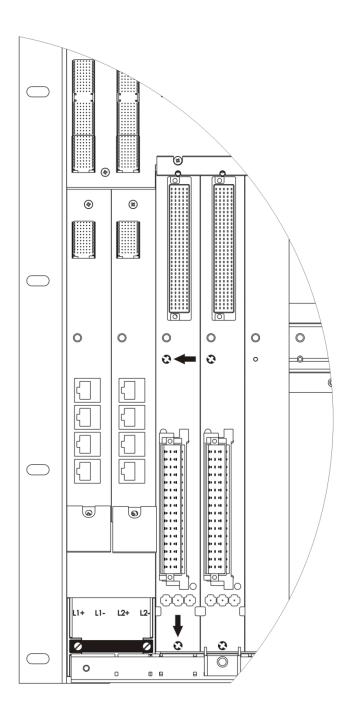


Bild 10: Festschrauben des Mono Connector Boards, exemplarisch

Montageanleitung gilt ebenso für redundante Connector Boards. Je nach Typ des Connector Boards wird eine entsprechende Anzahl von Steckplätzen belegt. Die Anzahl der unverlierbaren Schrauben ist vom Typ des Connector Boards abhängig.

HI 801 184 D Rev. 11.00 Seite 29 von 52

4 Inbetriebnahme X-DO 12 51

4.2.2 Modul einbauen und ausbauen

Dieses Kapitel beschreibt den Einbau und Ausbau eines HIMax Moduls. Ein Modul kann eingebaut und ausgebaut werden, während das HIMax System in Betrieb ist.

HINWEIS



Beschädigung von Steckverbindern durch Verkanten! Nichtbeachtung kann zu Schäden an der Steuerung führen. Modul stets behutsam in den Basisträger einsetzen.

Werkzeuge und Hilfsmittel:

- Schraubendreher, Schlitz 0,8 x 4,0 mm.
- Schraubendreher, Schlitz 1,2 x 8,0 mm.

Module einbauen:

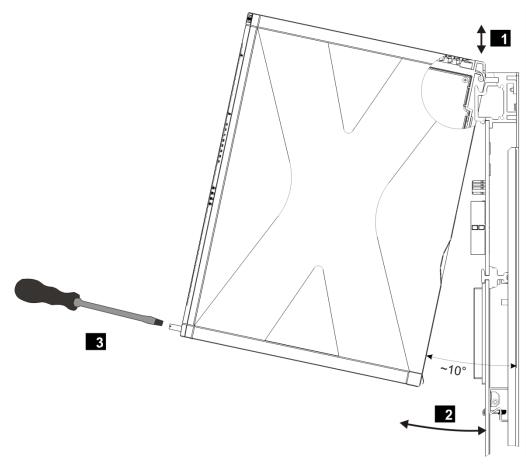
- 1. Abdeckblech des Lüftereinschubs öffnen:
 - ✓ Verriegelungen auf Position *open* stellen.
 - ☑ Abdeckblech nach oben klappen und in Lüftereinschub einschieben.
- Modul an Oberseite in Einhängeprofil einsetzen, siehe
- 3. Modul an Unterseite in Basisträger schwenken und mit leichtem Druck einrasten lassen, siehe 2.
- 4. Modul festschrauben, siehe 3.
- 5. Abdeckblech des Lüftereinschubs herausziehen und nach unten klappen.
- 6. Abdeckblech verriegeln.

Module ausbauen:

- 1. Abdeckblech des Lüftereinschubs öffnen:
 - ☑ Verriegelungen auf Position open stellen
 - ☑ Abdeckblech nach oben klappen und in Lüftereinschub einschieben
- 2. Schraube lösen, siehe 3.
- 3. Modul an Unterseite aus Basisträger schwenken und mit leichtem Druck nach oben aus Einhängeprofil herausdrücken, siehe 2 und 1.
- 4. Abdeckblech des Lüftereinschubs herausziehen und nach unten klappen.
- 5. Abdeckblech verriegeln.

Seite 30 von 52 HI 801 184 D Rev. 11.00

X-DO 12 51 4 Inbetriebnahme



- 1 Einsetzen/Herausschieben
- 2 Einschwenken/Ausschwenken

3 Befestigen/Lösen

Bild 11: Modul einbauen und ausbauen

Abdeckblech des Lüftereinschubs während des Betriebs des HIMax Systems nur kurz (< 10 min) öffnen, da dies die Zwangskonvektion beeinträchtigt.

HI 801 184 D Rev. 11.00 Seite 31 von 52

4 Inbetriebnahme X-DO 12 51

4.3 Konfiguration des Moduls in SILworX

Das Modul wird im Hardware-Editor des Programmierwerkzeugs SILworX konfiguriert.

Bei der Konfiguration folgende Punkte beachten:

Zur Diagnose des Moduls und der Kanäle können die Systemparameter zusätzlich zum Messwert im Anwenderprogramm ausgewertet werden. Nähere Informationen zu den Systemparametern sind in den nachfolgenden Tabellen zu finden.

 Wird eine Redundanzgruppe angelegt, so erfolgt die Konfiguration der Redundanzgruppe in deren Registern. Die Register der Redundanzgruppe unterscheiden sich von denen der einzelnen Module, siehe nachfolgende Tabellen.

Zur Auswertung der Systemparameter im Anwenderprogramm müssen diese globalen Variablen zugewiesen werden. Diesen Schritt im Hardware-Editor in der Detailansicht des Moduls durchführen.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten die Systemparameter des Moduls in derselben Reihenfolge wie im Hardware-Editor.

TIPP

Zur Umwandlung der Hexadezimalwerte in Bitfolgen eignet sich z. B. der Taschenrechner von Windows® in der entsprechenden Ansicht.

Seite 32 von 52 HI 801 184 D Rev. 11.00

X-DO 12 51 4 Inbetriebnahme

4.3.1 Register **Modul**

Das Register **Modul** enthält die folgenden Systemparameter des Moduls:

Systemparameter	Datentyp	R/W	Beschreibung		
Name		W	Name des Moduls		
Reservemodul		W	Aktiviert: Im Basisträger fehlendes Modul der Redundanzgruppe wird nicht als Fehler gewertet. Deaktiviert: Im Basisträger fehlendes Modul der Redundanzgruppe wird als Fehler gewertet. Standardeinstellung: Deaktiviert Wird nur im Register der Redundanzgruppe angezeigt!		
Störaustastung		W	Störaustastung durch Prozessormodul zulassen (Aktiviert/Deaktiviert). Standardeinstellung: Aktiviert Das Prozessormodul verzögert die Fehlerreaktion auf eine transiente Störung bis zur Sicherheitszeit. Der letzte gültige Prozesswert bleibt für das Anwenderprogramm bestehen. Details zur Störaustastung siehe Systemhandbuch HI 801 000 D.		
Systemparameter	Datentyp	R/W	Beschreibung		
Die folgenden Status ur verwendet werden.	id Parameter k	önnen g	lobalen Variable	n zugewiesen und im Anwenderprogramm	
Modul OK	BOOL	R	TRUE: Mono-Betrieb: Kein Modulfehler. Redundanz-Betrieb: Mindestens eines der redundanten Module hat keinen Modulfehler (ODER-Logik). FALSE: Modulfehler Kanalfehler eines Kanals (keine externe Fehler) Modul ist nicht gesteckt. Parameter Modul-Status beachten!		
Modul-Status	DWORD	R	Status des Mod	duls	
			Modul OK Anwender	Beschreibung Fehler des Moduls 1) Temperaturschwelle 1 überschritten Temperaturschwelle 2 überschritten Temperaturwert fehlerhaft Spannung L1+ fehlerhaft Spannung L2+ fehlerhaft Interne Spannungen fehlerhaft Keine Verbindung zum Modul 1) Ier haben Auswirkung auf den Status und müssen nicht extra im programm ausgewertet werden	
Zeitstempel [µs]	DWORD	R		n-Anteil des Zeitstempels.	
Zeitstempel [s]	DWORD	R	Sekunden-Ante	s der Relaisausgänge abgeschlossen. eil des Zeitstempels. s der Relaisausgänge abgeschlossen.	

Tabelle 16: Register **Modul** im Hardware-Editor

HI 801 184 D Rev. 11.00 Seite 33 von 52

4 Inbetriebnahme X-DO 12 51

4.3.2 Register **E/A-Submodul DO12_51**

Das Register E/A-Submodul DO12_51 enthält die folgenden Systemparameter.

Systemparameter	Datentyp	R/W	Beschreibung
Name		W	Name des Registers
Systemparameter	Datentyp	R/W	Beschreibung
Die folgenden Status un verwendet werden.	d Parameter k	önnen g	lobalen Variablen zugewiesen und im Anwenderprogramm
Diagnose-Anfrage	DINT	W	Zur Anforderung eines Diagnosewerts muss über den Parameter <i>Diagnose-Anfrage</i> die entsprechende ID (Codierung siehe 4.3.5) an das Modul gesendet werden.
Diagnose-Antwort	DINT	R	Sobald die <i>Diagnose-Antwort</i> die ID der <i>Diagnose-Anfrage</i> (Codierung siehe 4.3.5) zurückliefert, enthält der <i>Diagnose-Status</i> den angeforderten Diagnosewert.
Diagnose-Status	DWORD	R	Angeforderter Diagnosewert gemäß Diagnose-Antwort. Im Anwenderprogramm können die IDs der Diagnose-Antrage und der Diagnose-Antwort ausgewertet werden. Erst wenn beide die gleiche ID enthalten, enthält der Diagnose-Status den angeforderten Diagnosewert.
Hintergrundtest-Fehler	BOOL	R	TRUE: Hintergrundtest fehlerhaft FALSE: Hintergrundtest fehlerfrei
Restart bei Fehler	BOOL	W	Jedes E/A-Modul, das aufgrund von Fehlern dauerhaft abgeschaltet ist, kann durch den Parameter <i>Restart bei Fehler</i> wieder in den Zustand RUN überführt werden. Dazu den Parameter <i>Restart bei Fehler</i> von FALSE auf TRUE stellen. Das E/A-Modul führt einen vollständigen Selbsttest durch und nimmt nur dann den Zustand RUN ein, wenn kein Fehler entdeckt wurde. Standardeinstellung: FALSE
Submodul OK	BOOL	R	TRUE: Kein Submodulfehler, keine Kanalfehler FALSE: Submodulfehler, Kanalfehler (auch externe Fehler) eines Kanals
Submodul-Status	DWORD	R	Bitcodierter Status des Submoduls (Codierung siehe 4.3.4)

Tabelle 17: Register **E/A-Submodul DO12_51** im Hardware-Editor

Seite 34 von 52 HI 801 184 D Rev. 11.00

X-DO 12 51 4 Inbetriebnahme

4.3.3 Register **E/A-Submodul DO12_51: Kanäle**

Das Register **E/A-Submodul DO12_51: Kanäle** enthält die folgenden Systemparameter für jeden digitalen Eingang.

Den Systemparametern mit -> können globale Variablen zugewiesen und im Anwenderprogramm verwendet werden. Die Werte ohne -> müssen direkt eingegeben werden.

Systemparameter	Datentyp	R/W	Beschreibung
Kanal-Nr.		R	Kanalnummer, fest vorgegeben
Kanalwert [BOOL] ->	BOOL	R	Binärwert gemäß der Schaltpegel LOW (dig) und HIGH (dig) TRUE: Kanal eingeschaltet FALSE: Kanal ausgeschaltet
-> Kanal OK [BOOL]	BOOL	R	TRUE: Fehlerfreier Kanal. Der Kanalwert ist gültig. FALSE: Fehlerhafter Kanal. Kanal ausgeschaltet
redund.		W	TRUE: Redundanzgruppe angelegt FALSE: Modul in Mono-Betrieb Das Anlegen und Löschen einer Redundanzgruppe ist ausschließlich über das Kontextmenü möglich.

Tabelle 18: Register E/A-Submodul DO12_51: Kanäle im Hardware-Editor

4.3.4 Beschreibung Submodul-Status [DWORD]

Folgende Tabelle beschreibt die Codierung des Parameters Submodul-Status:

Codierung	Beschreibung
0x00000001	Fehler der Hardware-Einheit (Submodul)

Tabelle 19: Codierung Submodul-Status [DWORD]

HI 801 184 D Rev. 11.00 Seite 35 von 52

4 Inbetriebnahme X-DO 12 51

4.3.5 Beschreibung *Diagnose-Status* [DWORD]

Folgende Tabelle beschreibt die Codierung des Parameters *Diagnose-Status*:

ID	Beschreibung				
0	Diagnosewerte werden nacheinander angezeigt.				
100	Bitcodierter Te	mperaturstatus			
	0 = normal				
	Bit0 = 1 : Temp	peraturschwelle 1 überschritten			
	Bit1 = 1 : Temp	peraturschwelle 2 überschritten			
	Bit2 = 1 : Temp	peraturmessung fehlerhaft			
101	gemessene Te	emperatur (10 000 Digit/ °C)			
200	Bitcodierter Sp	annungsstatus			
	0 = normal	0 = normal			
	Bit0 = 1 : L1+ (24 V) ist fehlerhaft				
	Bit1 = 1 : L2+ (24 V) ist fehlerhaft				
201	Nicht verwendet!				
202					
203					
300	Komparator 24 V Unterspannung (BOOL)				
1001 1012	Kanal-Status der Kanäle 1 12				
	Codierung	Beschreibung			
	0x0001	Fehler der Hardware-Einheit			
	0x0002 Reset eines E/A-Busses				

Tabelle 20: Codierung Diagnose-Status [DWORD]

Seite 36 von 52 HI 801 184 D Rev. 11.00

X-DO 12 51 4 Inbetriebnahme

4.4 Anschlussvarianten

Dieses Kapitel beschreibt die sicherheitstechnisch richtige Beschaltung des Relaismoduls. Die folgenden aufgeführten Anschlussvarianten sind zulässig.

Die Verschaltung der Ausgänge erfolgt über Connector Boards.

Beim Anschluss der Verbraucher an die Relaisausgänge folgende Punkte beachten:

- Bei DC-Anwendungen auf die Polarität der Anschlüsse (DO1+/DO1-) achten.
- Sicherungen zur Strombegrenzung einsetzen.
 - Schmelzintegral ≤ 100 A²s
 - Das Schaltvermögen der Sicherung muss an das zu schaltende Netz angepasst werden.

Beim Anschluss von Induktivitäten eine Schutzbeschaltung verwenden. Die Schutzbeschaltung kann aus RC-Gliedern, Freilaufdioden, Z-Dioden, bidirektionalen Z-Dioden oder Varistoren bestehen.

A VORSICHT



Anlagenschaden durch falsche Dimensionierung der Sicherung im Kontaktkreis. Für die richtige Dimensionierung der Sicherung im Kontaktkreis sind die Tabelle 7 und die Tabelle 8 in den Produktdaten zu beachten.

4.4.1 Verschaltung von Aktoren mit Ohmscher Last

Nachfolgende Abbildung zeigt die Verschaltung von Aktoren mit ohmscher Last.

X-CB 011 51

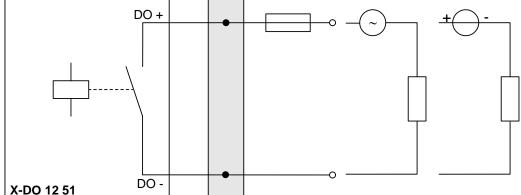


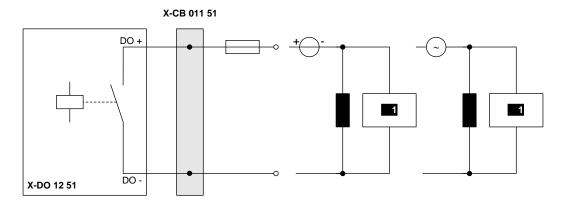
Bild 12: Verschaltung eines Aktors mit Gleich- oder Wechselspannung

HI 801 184 D Rev. 11.00 Seite 37 von 52

4 Inbetriebnahme X-DO 12 51

4.4.2 Verschaltung von Aktoren mit Induktiver Last

Bei Verschaltung mit induktiver Last muss eine Freilaufschaltung parallel zur Last angeschlossen werden.



1 Freilaufschaltung

Bild 13: Verschaltung eines Aktors mit Induktiver Last

Seite 38 von 52 HI 801 184 D Rev. 11.00

X-DO 12 51 4 Inbetriebnahme

4.4.3 Verschaltung eines Aktors an redundanten Modulen

Die Verschaltung eines Aktors an redundanten Relaismodulen über zwei mono Connector Boards X-CB 011 51 erfolgt wie in Bild 14 dargestellt.

HINWEIS



Bei Anschluss eines Aktors an redundanten Relaismodulen muss der Aktor an beiden Modulen an die gleiche Kanalnummer angeschlossen werden.

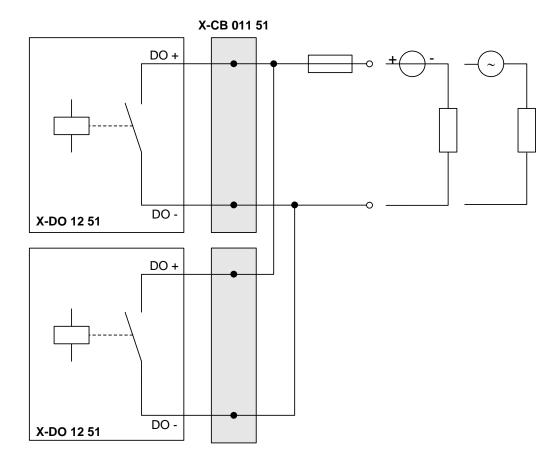


Bild 14: Verschaltung eines Aktors an redundanten Relaismodulen

HI 801 184 D Rev. 11.00 Seite 39 von 52

4 Inbetriebnahme X-DO 12 51

4.4.4 Verschaltung von Aktoren über Field Termination Assembly

Der Anschluss der Aktoren über das Field Termination Assembly X-FTA 005 02L erfolgt wie in Bild 15 dargestellt. Für weitere Informationen siehe X-FTA 005 02L Handbuch HI 801 124 D.

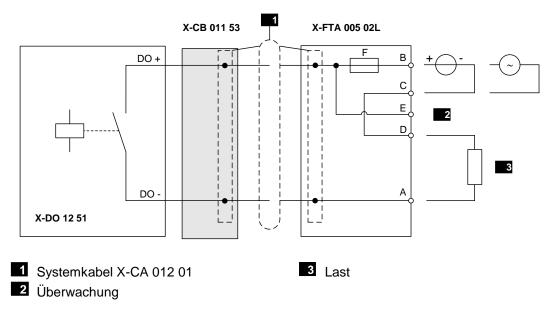


Bild 15 Verschaltung über Field Termination Assembly

Seite 40 von 52 HI 801 184 D Rev. 11.00

X-DO 12 51 4 Inbetriebnahme

4.4.5 Redundante Verschaltung von Aktoren über Field Termination Assembly Die redundante Verschaltung von Aktoren über das Field Termination Assembly X-FTA 005 02L erfolgt wie in Bild 16 dargestellt. Für weitere Informationen siehe X-FTA 005 02L Handbuch

HI 801 124 D.

HINWEIS



Bei Anschluss eines Aktors an redundanten Relaismodulen muss der Aktor an beiden Modulen an die gleiche Kanalnummer angeschlossen werden.

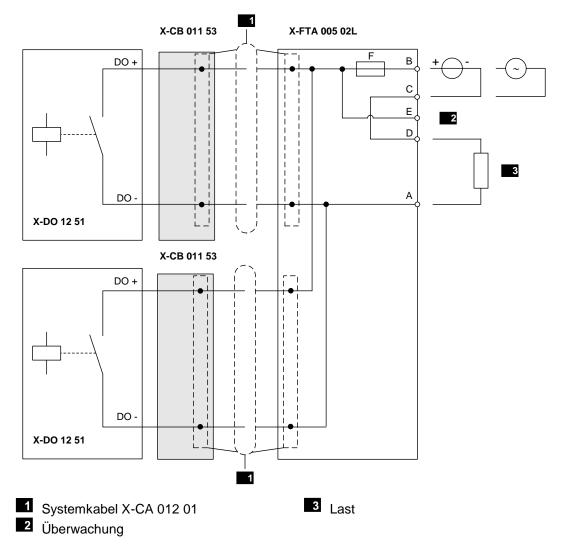


Bild 16: Redundante Verschaltung über Field Termination Assembly

HI 801 184 D Rev. 11.00 Seite 41 von 52

5 Betrieb X-DO 12 51

5 Betrieb

Das Modul wird in einem HIMax Basisträger betrieben und erfordert keine besondere Überwachung.

5.1 Bedienung

Eine Bedienung direkt am Modul selbst ist nicht vorgesehen.

Eine Bedienung, z. B. Forcen der Ausgänge, erfolgt vom PADT aus. Einzelheiten hierzu in der Dokumentation von SILworX.

5.2 Diagnose

Der Zustand des Moduls wird über die LEDs auf der Frontseite des Moduls angezeigt, siehe Kapitel 3.4.2.

Die Diagnosehistorie des Relaismoduls kann zusätzlich mit dem Programmierwerkzeug SILworX ausgelesen werden. In den Kapiteln 4.3.4 und 4.3.5 sind die wichtigsten Diagnosemeldungen beschrieben.

Wird ein Modul in einen Basisträger gesteckt, erzeugt es während der Initialisierung Diagnosemeldungen, die auf Fehlfunktionen wie falsche Spannungswerte hinweisen.

Diese Meldungen deuten nur dann auf einen Fehler des Moduls hin, wenn sie nach dem Übergang in den Systembetrieb auftreten.

Seite 42 von 52 HI 801 184 D Rev. 11.00

X-DO 12 51 6 Instandhaltung

6 Instandhaltung

Defekte Module sind gegen intakte Module des gleichen Typs oder eines zugelassenen Ersatztyps auszutauschen.

Zum Austauschen von Modulen sind die Bedingungen im Systemhandbuch HI 801 000 D zu beachten.

6.1 Instandhaltungsmaßnahmen

Im Zuge der Produktpflege entwickelt HIMA die Betriebssysteme von Modulen weiter. HIMA empfiehlt, geplante Anlagenstillstände zu nutzen, um aktuelle Betriebssystemversionen auf die Module zu laden.

 $\dot{1}$ Die Betriebssystemversionen von Modulen werden im SILworX Control Panel angezeigt. Die Typenschilder zeigen die Version des ausgelieferten Stands, siehe Kapitel 3.3.

Bevor Betriebssysteme auf Module geladen werden, müssen die Kompatibilitäten und Einschränkungen der Betriebssystemversionen auf das System geprüft werden. Dazu sind die jeweils gültigen Release-Notes zu beachten. Betriebssysteme werden mit SILworX auf Module geladen, die sich dazu im Zustand STOPP befinden müssen.

HI 801 184 D Rev. 11.00 Seite 43 von 52

7 Außerbetriebnahme X-DO 12 51

7 Außerbetriebnahme

Das Modul durch Ziehen aus dem Basisträger außer Betrieb nehmen. Einzelheiten dazu im Kapitel *Einbau und Ausbau des Moduls*.

Seite 44 von 52 HI 801 184 D Rev. 11.00

X-DO 12 51 8 Transport

8 Transport

Zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen die Komponenten in Verpackungen transportieren.

Die Komponenten immer in den originalen Produktverpackungen lagern. Diese sind gleichzeitig ESD-Schutz. Die Produktverpackung allein ist für den Transport nicht ausreichend.

HI 801 184 D Rev. 11.00 Seite 45 von 52

9 Entsorgung X-DO 12 51

9 Entsorgung

Industriekunden sind selbst für die Entsorgung außer Dienst gestellter Hardware verantwortlich. Auf Wunsch kann mit HIMA eine Entsorgungsvereinbarung getroffen werden.

Alle Materialien einer umweltgerechten Entsorgung zuführen.





Seite 46 von 52 HI 801 184 D Rev. 11.00

X-DO 12 51 Anhang

Anhang

Glossar

Begriff	Beschreibung			
Al	Analog Input: Analoger Eingang			
AO	Analog Output: Analoger Ausgang			
ARP	Address Resolution Protocol: Netzwerkprotokoll zur Zuordnung von Netzwerkadres			
	zu Hardware-Adressen			
COM	Kommunikation (Modul)			
CRC	Cyclic Redundancy Check: Prüfsumme			
DI	Digital Input: Digitaler Eingang			
DO	Digital Output: Digitaler Ausgang			
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit			
EN	Europäische Normen			
ESD	Electrostatic Discharge: Elektrostatische Entladung			
FB	Feldbus			
FBS	Funktionsbausteinsprache			
HW	Hardware			
ICMP	Internet Control Message Protocol: Netzwerkprotokoll für Status- und			
	Fehlermeldungen			
IEC	Internationale Normen für die Elektrotechnik			
LS/LB	Leitungsschluss/Leitungsbruch			
MAC	Media Access Control: Hardware-Adresse eines Netzwerkanschlusses			
PADT	Programming and Debugging Tool (nach IEC 61131-3): PC mit SILworX			
PELV	Protective Extra Low Voltage: Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung			
PES	Programmable Electronic System: Programmierbares Elektronisches System			
R	Read: Auslesen einer Variablen			
Rack-ID	Identifikation eines Basisträgers (Nummer)			
rückwirkungsfrei	Eingänge sind für rückwirkungsfreien Betrieb ausgelegt und können in Schaltungen mit Sicherheitsfunktionen eingesetzt werden.			
R/W	Read/Write: Spaltenüberschrift für Art von Systemvariable			
SB	Systembus (-modul)			
SELV	Safety Extra Low Voltage: Schutzkleinspannung			
SFF	Safe Failure Fraction: Anteil der sicher beherrschbaren Fehler			
SIL	Safety Integrity Level (nach IEC 61508)			
SILworX	Programmierwerkzeug			
SNTP	Simple Network Time Protocol (RFC 1769)			
SRS	System.Rack.Slot: Adressierung eines Moduls			
SW	Software			
TMO	Timeout			
W	Write: Variable wird mit Wert versorgt, z. B. vom Anwenderprogramm			
WD	Watchdog: Funktionsüberwachung für Systeme. Signal für fehlerfreien Prozess			
WDZ	Watchdog-Zeit			
Ws	Scheitelwert der Gesamt-Wechselspannungskomponente			

HI 801 184 D Rev. 11.00 Seite 47 von 52

Anhang X-DO 12 51

Abbildur	ngsverzeichnis	
Bild 1:	Typenschild exemplarisch	10
Bild 2:	Blockschaltbild	12
Bild 3:	Anzeige	13
Bild 4:	Ansichten	17
Bild 5:	Codierung X-DO 12 51 und X-CB 011	20
Bild 6:	Connector Board mit Schraubklemmen	21
Bild 7:	Connector Board mit Kabelstecker	23
Bild 8:	X-CA 12 01 n	25
Bild 9:	Einsetzen des Mono Connector Boards, exemplarisch	28
Bild 10:	Festschrauben des Mono Connector Boards, exemplarisch	29
Bild 11:	Modul einbauen und ausbauen	31
Bild 12:	Verschaltung eines Aktors mit Gleich- oder Wechselspannung	37
Bild 13:	Verschaltung eines Aktors mit Induktiver Last	38
Bild 14:	Verschaltung eines Aktors an redundanten Relaismodulen	39
Bild 15	Verschaltung über Field Termination Assembly	40
Bild 16:	Redundante Verschaltung über Field Termination Assembly	41

Seite 48 von 52 HI 801 184 D Rev. 11.00

X-DO 12 51 Anhang

Tabellenv	rerzeichnis	
Tabelle 1:	Zusätzlich geltende Handbücher	5
Tabelle 2:	Blinkfrequenzen der LEDs	14
Tabelle 3:	Modul-Statusanzeige	15
Tabelle 4:	Systembusanzeige	16
Tabelle 5:	E/A-Anzeige	16
Tabelle 6:	Produktdaten	17
Tabelle 7:	Daten der Relaisausgänge	18
Tabelle 8:	Ströme und Sicherungen	18
Tabelle 9:	Verfügbare Connector Boards	19
Tabelle 10:	Zubehör Connector Boards	19
Tabelle 11:	Klemmenbelegung Connector Board mit Schraubklemmen	22
Tabelle 12:	Eigenschaften der Klemmenstecker	22
Tabelle 13:	Steckerbelegung der Kabelstecker des Systemkabels	24
Tabelle 14:	Kabeldaten	25
Tabelle 15:	Verfügbare Systemkabel	25
Tabelle 16:	Register Modul im Hardware-Editor	33
Tabelle 17:	Register E/A-Submodul DO12_51 im Hardware-Editor	34
Tabelle 18:	Register E/A-Submodul DO12_51: Kanäle im Hardware-Editor	35
Tabelle 19:	Codierung Submodul-Status [DWORD]	35
Tabelle 20:	Codierung Diagnose-Status [DWORD]	36

HI 801 184 D Rev. 11.00 Seite 49 von 52

Anhang X-DO 12 51

Index

Anschlussvariante37	E/A-Anzeige	16
Blockschaltbild12		
Connector Board	Leuchtdioden, LED	14
mit Kabelstecker23	Modul-Statusanzeige	15
mit Schraubklemmen21	Relaisausgänge	18
Connector Boards19		
Diagnose	Zubehör	19

Seite 50 von 52 HI 801 184 D Rev. 11.00

HANDBUCH X-DO 12 51

HI 801 184 D

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Albert-Bassermann-Str. 28 68782 Brühl, Germany

Telefon: +49 6202 709-0 +49 6202 709-107 Fax E-Mail: info@hima.com

Erfahren Sie online mehr über HIMax:



www.hima.com/de/produkte-services/himax/